

株式会社テラプローブ 決算説明資料

2016年3月期第3四半期

The background features a complex, abstract pattern of overlapping blue and white geometric shapes, primarily triangles and squares, creating a mosaic-like effect. The colors range from deep navy blue to light sky blue, with white areas interspersed. The pattern is most dense on the left side and fades towards the right.

2016年3月期第3四半期 業績説明

今回の発表の概要

メモリ事業

- 前年同期に比べ、生産MIXの変化などにより売上高減少
これに対応した費用の削減を実施

システムLSI事業

- 前年同期に比べ、
テスト受託は、受託数量の増加による売上高の増加で
減価償却費の増加を吸収
WLP・BUMP受託は、受託数量の増加に加え、
構造改善による費用構造の改善で、売上高、損益共に増加



前年同期に比べ、売上高、営業利益共に増加
純利益は黒字化

2016年3月期 第3四半期 実績

(億円)

		前年同期比較			前四半期比較		
		1-3Q/FY2014	1-3Q/FY2015	YoY増減	2Q/FY2015	3Q/FY2015	QoQ増減
売上高	メモリ	110.8	103.6	-7.2	35.7	32.9	-2.8
	システムLSI	47.1	66.4	19.3	23.0	22.4	-0.6
	その他	1.8	2.2	0.4	0.1	0.6	0.5
売上高		159.7	172.2	12.5	58.8	55.9	-3.0
営業利益	メモリ	26.0	29.6	3.6	10.9	9.8	-1.1
	システムLSI	-8.9	3.2	12.1	0.9	0.7	-0.2
	その他	-8.8	-9.8	-1.0	-2.9	-3.3	-0.4
営業利益		8.3	23.0	14.7	8.8	7.1	-1.7
営業利益率		5.2%	13.3%	—	15.1%	12.8%	—
当期純利益		-5.6	4.1	9.7	-3.0	2.4	5.4
当期純利益率		-3.5%	2.4%	—	-5.1%	4.4%	—

2016年3月期 第3四半期実績増減分析①

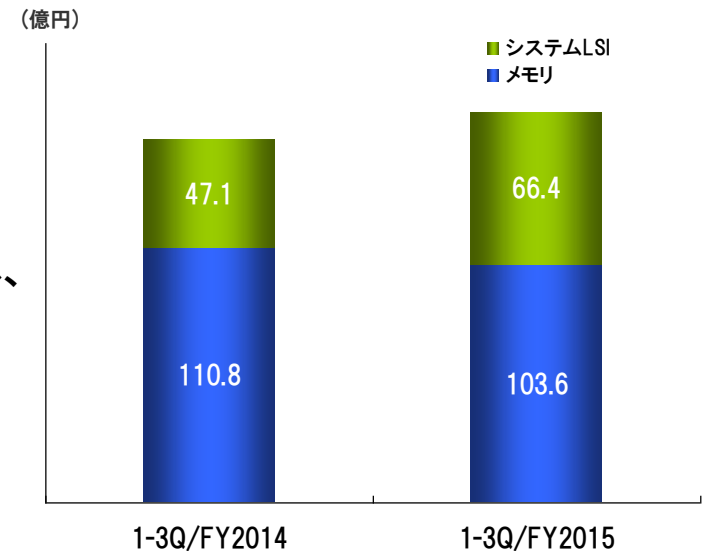
累計売上高 (YoY)

<メモリ事業>

- 台湾子会社は増加したが、国内はテスト時間短縮や生産MIXなどの影響で減少し、合計では減少

<システムLSI事業>

- テスト受託が大幅に増加するとともに、WLP・BUMP受託も増加



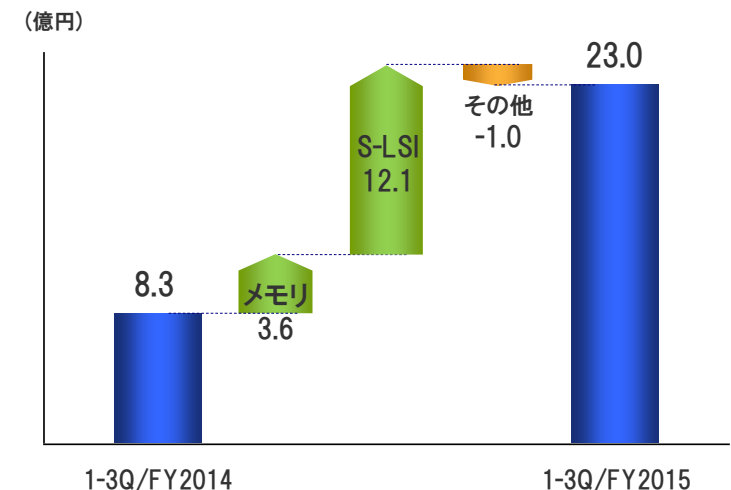
累計営業利益 (YoY)

<メモリ事業>

- 売上高は減少したが、減価償却費の減少などにより増益

<システムLSI事業>

- 売上高の増加と、青梅事業所の構造改善による固定費減により増益



2016年3月期 第3四半期実績増減分析②

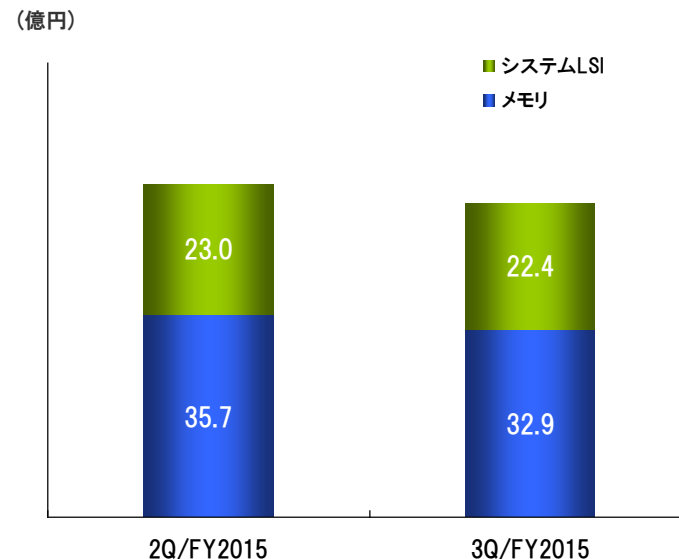
第3四半期売上高 (QoQ)

<メモリ事業>

- ・ 生産MIXなどの変化により減少

<システムLSI事業>

- ・ テスト受託、WLP・BUMP受託ともに微減

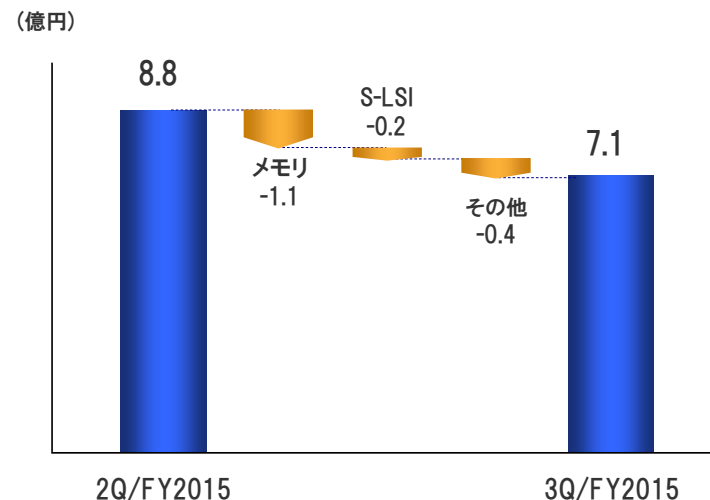


第3四半期営業利益 (QoQ)

<メモリ事業>

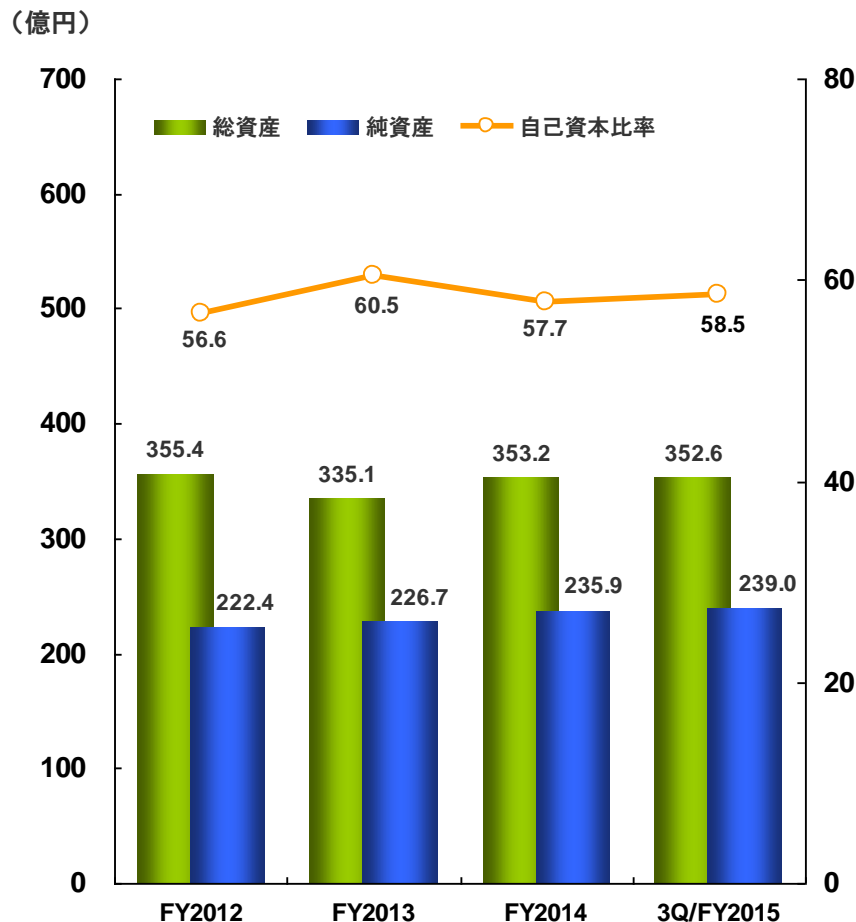
<システムLSI事業>

- ・ 費用抑制するも、売上高減少による影響をカバーするまでには至らず

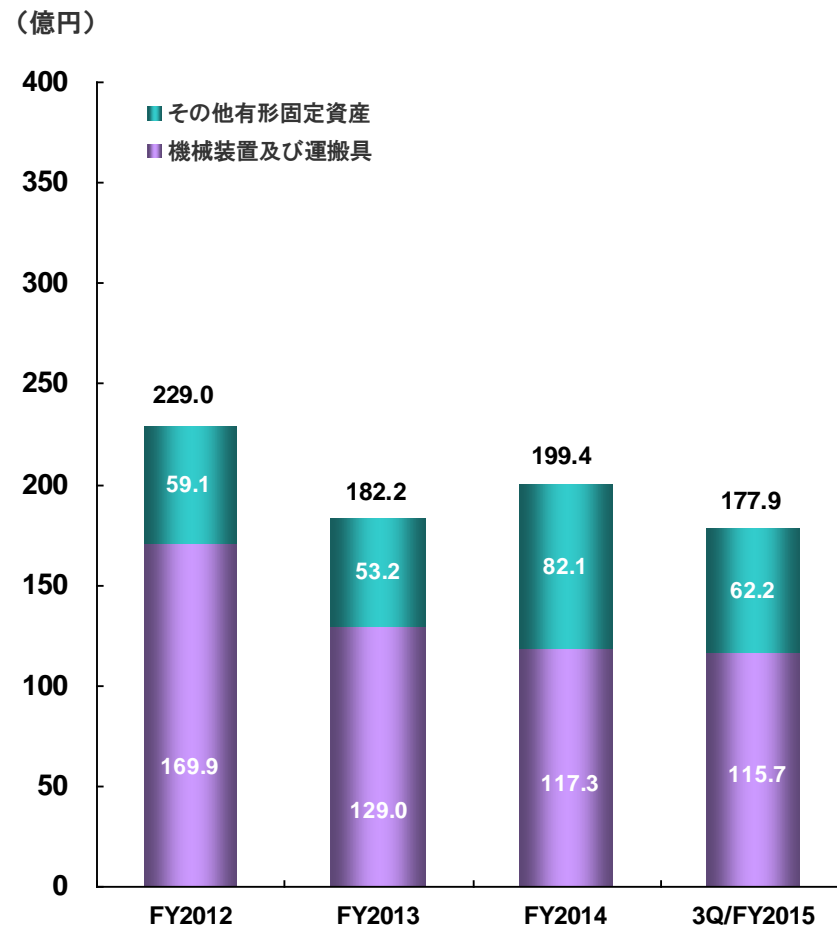


財務状況の推移①

総資産・純資産・自己資本比率

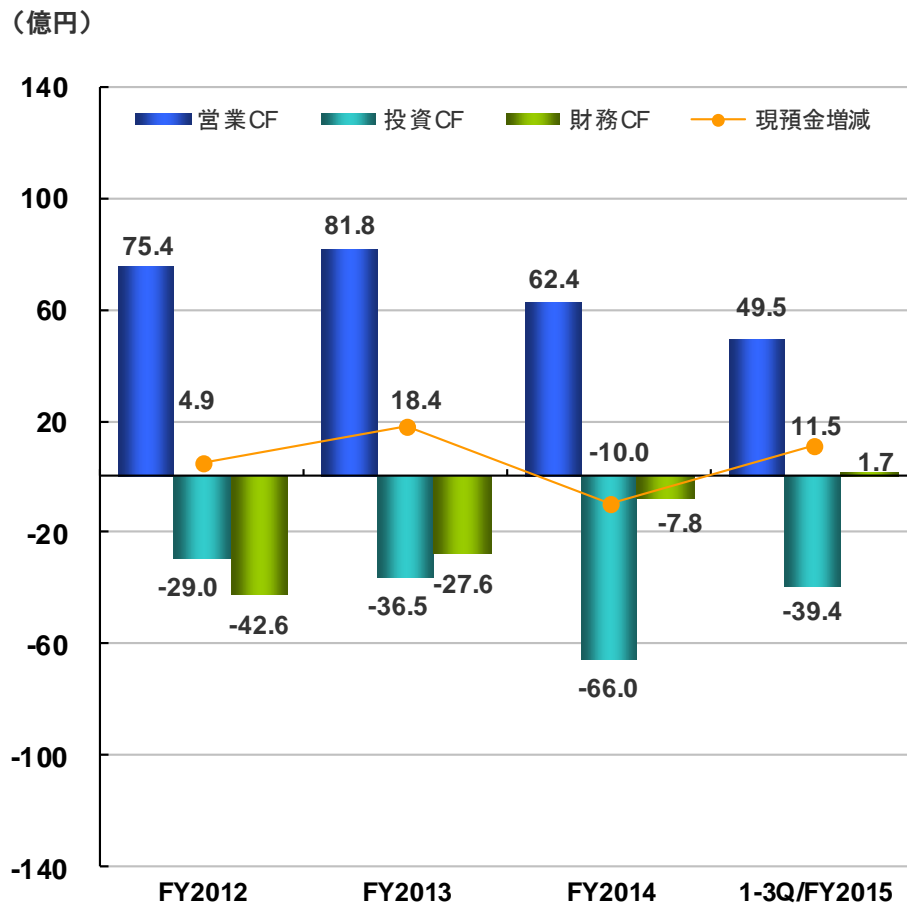


有形固定資産の推移

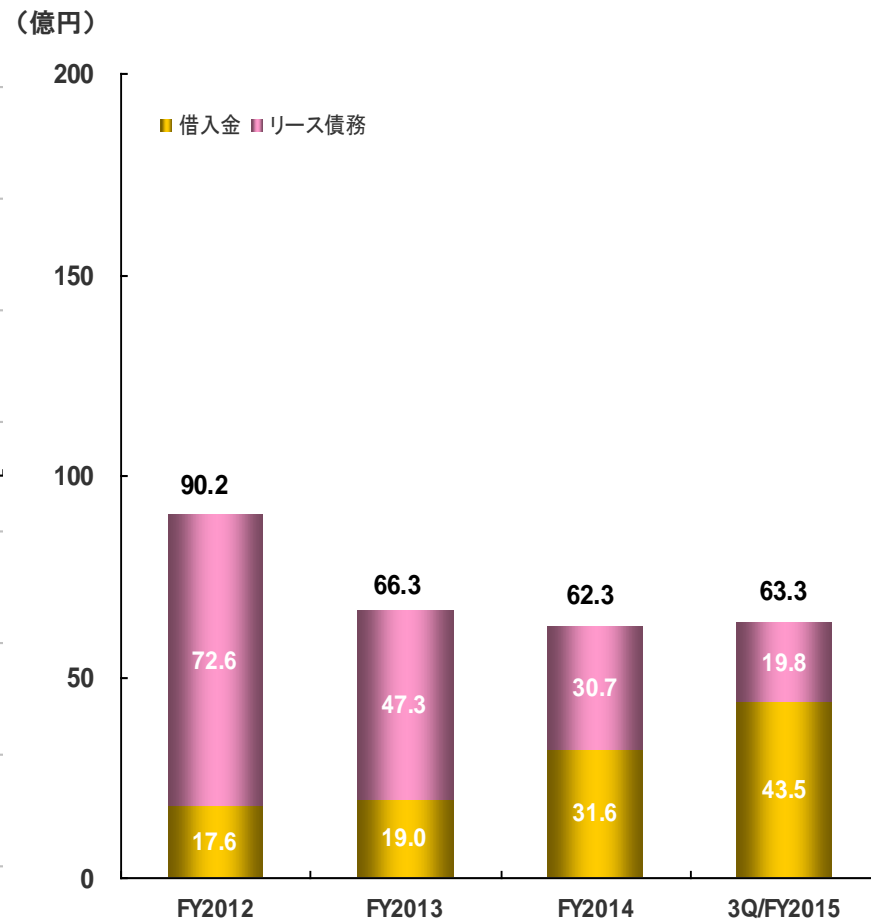


財務状況の推移②

キャッシュフロー



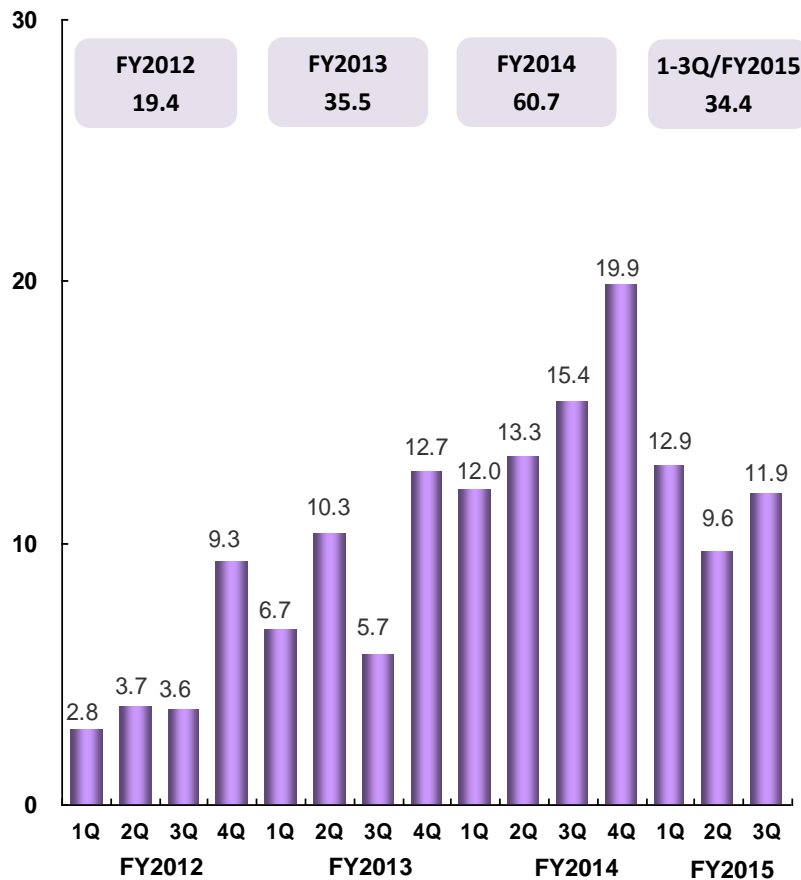
借入金・リース債務残高



設備投資及び減価償却

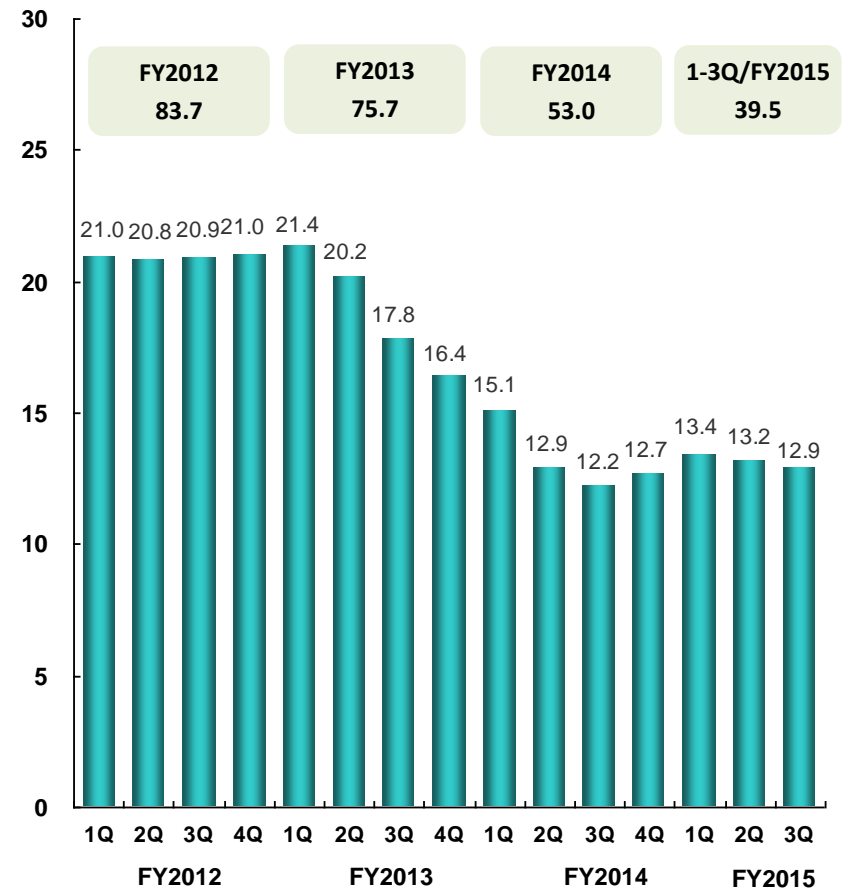
設備投資額推移

(億円)



減価償却費推移

(億円)



2016年3月期 第4四半期業績予想

2016年3月期 第4四半期業績予想の概要

メモリ事業

システムLSI事業

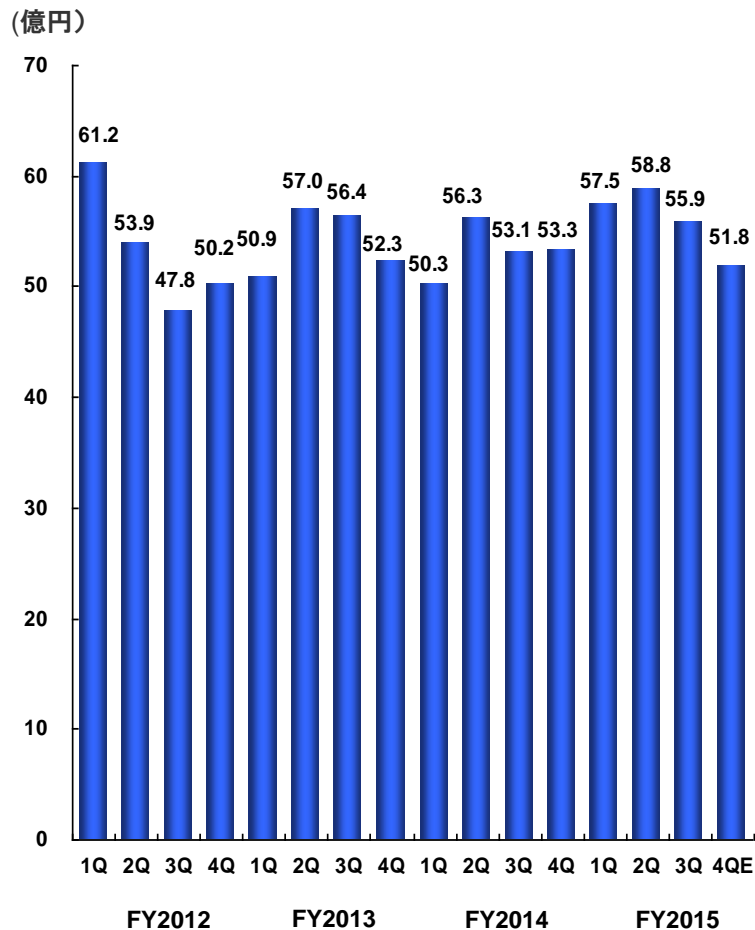
- 既存品の受託数量の減少や生産ミックスの悪化などによる売上高の減少



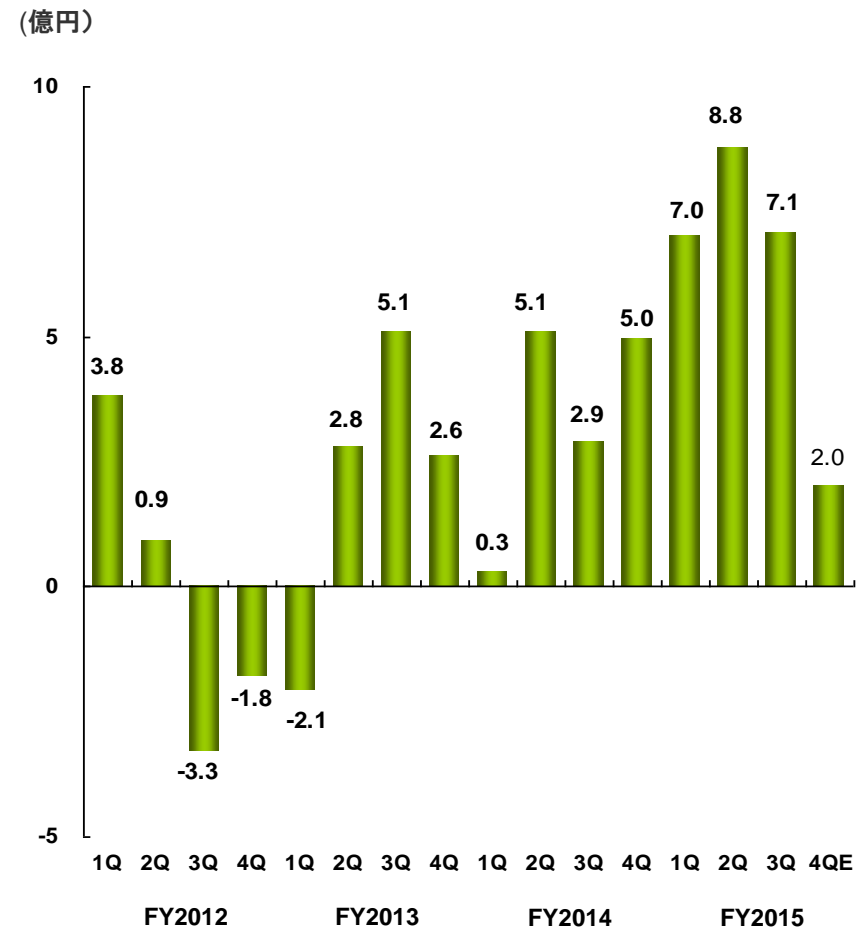
前四半期に比べ
売上高、営業利益ともに減少するが
年間純利益は黒字確保

売上高及び営業利益推移

売上高推移



営業利益推移



2016年3月期 第4四半期のイベント

・ウエハーテスト事業の合併会社事業開始

正式名称: 会津富士通セミコンダクタープローブ株式会社

事業開始: 2016年1月4日

・WLP事業譲渡の進捗状況

- ・補完契約締結(2016年1月28日)
- ・新設会社分割(2016年4月1日(予定))
- ・全株式譲渡日(2016年4月1日(予定))

本資料における注意事項等

- 本資料は投資家の参考に資するよう、株式会社テラプローブ(以下、弊社)の現状を理解していただくために作成したものです。
- 本資料に記載された内容は、発表時点において一般に認識されている経済・社会等の情勢及び弊社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成されておりますが、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。
- 投資を行う際は、必ず弊社が開示している資料をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断において行っていただきますよう、お願い致します。

【本資料及び当社IRに関するお問い合わせ先】

株式会社テラプローブ

ファイナンス部門

TEL (045)476-5711

URL <http://www.teraprobe.com/>